

上海芯导电子科技股份有限公司

2021年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“芯导科技”）2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	47,564.95	36,835.41	29.13
营业利润	12,493.08	8,050.99	55.17
利润总额	12,493.78	8,050.71	55.19
归属于母公司所有者的净利润	11,449.70	7,416.38	54.38
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	10,845.90	7,160.35	51.47
基本每股收益(元)	2.48	1.65	50.21
加权平均净资产收益率	32.49%	60.02%	降低27.53个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	214,819.34	21,453.44	901.33
归属于母公司的所有者权益	208,762.53	14,263.97	1,363.57
股本	6,000.00	4,500.00	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	34.79	3.17	997.67

注：

1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2021年年度报告为准。
3. 数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长 29.13%；营业利润同比增长 55.17%；利润总额同比增长 55.19%；归属于母公司所有者的净利润同比增长 54.38%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 51.47%。

2、报告期末，公司总资产额为 214,819.34 万元，较报告期初增加 901.33%；归属于母公司的所有者权益为 208,762.53 万元，较报告期初增加 1,363.57%。

3、2021 年半导体行业景气度上行，公司把握市场机遇，继续积极加强产品研发和市场开拓，公司经营业绩稳步增长；公司继续以市场为导向，持续研发高性能产品，提升产品性能的同时也增加了产品的附加值；随着部分高毛利率产品的销售额增加也提升了整体产品毛利率。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30% 以上的变动说明

报告期内，营业利润同比增长55.17%；利润总额同比增长55.19%；归属于母公司所有者的净利润同比增长54.38%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长51.47%，主要系公司营业收入规模增长和整体毛利率提升所致。

报告期末，总资产同比增加901.33%，归属于母公司的所有者权益同比增加1,363.57%，股本同比增加33.33%，归属于母公司的所有者的每股净资产同比增加997.67%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加所致。

三、风险提示

（一）本公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

(二) 本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据, 可能会与 2021 年年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2022年2月24日